# **PCT**

# 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 B23K 26/00, H01J 9/26

**A1** 

(11) 国際公開番号

WO99/51385

(43) 国際公開日

1999年10月14日(14.10.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/01711

(22) 国際出願日

1999年3月31日(31.03.99)

(30) 優先権データ

特頗平10/90457 特願平11/34046 1998年4月2日(02.04.98)

1999年2月12日(12.02.99)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

松下電器產業株式会社

(MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.)[JP/JP]

〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

竹田 守(TAKEDA, Mamoru)[JP/JP]

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台五丁目2番地1の6

Kyoto, (JP)

堀内 誠(HORIUCHI, Makoto)[JP/JP]

〒633-0062 奈良県桜井市栗殿106の2

シャルマンコーポ桜井II 412号室 Nara, (JP)

栗本嘉隆(KURIMOTO, Yoshitaka)[JP/JP]

〒569-1121 大阪府高槻市真上町六丁目45番地19号 Osaka, (JP)

目黑 起(MEGURO, Takeshi)[JP/JP]

〒567-0831 大阪府茨木市鮎川三丁目15番地10号 Osaka, (JP)

佐古田索三(SAKODA, Motomi)[JP/JP]

〒569-1042 大阪府高槻市南平台一丁目11番11号 Osaka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 小笠原史朗(OGASAWARA, Shiro)

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町3番11号 第3ロンチェビル Osaka, (JP)

(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開事類

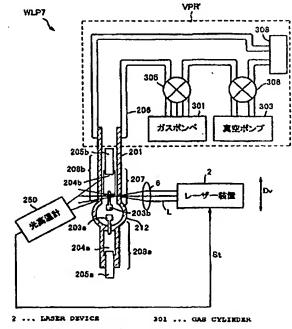
国際調査報告書

#### (54)Title: DEVICE AND METHOD FOR FUSE-CONNECTION OF MATERIAL WITH HIGH MELTING POINT

(54)発明の名称 高融点材料の溶融接合装置およびその方法

#### (57) Abstract

A fuse-connecting device, wherein the insides of objects to be connected to each other (3, 201) are held at pressures (P4, P5) smaller than an outside pressure (P3), and a laser beam (L) is applied to the objects to be connected to each other (3, 201) for fusing them, and then those parts to be fused (4, 207) of the objects to be connected to each other (3, 201) are pressed against each other by a pressure difference between the outside pressure (P3) and the inside pressures (P4, P5) of the objects to be connected to each other (3, 201) so as to connect them to each other, whereby heat fused parts are shrunk inward by the outside pressure acting uniformly onto the objects to be connected to each other to ensure that they can be reliably connected to each other.



250 ... OFFICAL PYROMETER

303 ... VACUUM PUMP

溶融接合装置は、接合対象物(3、201)を周囲の圧力(P3)より小さな圧力(P4、P5)に保持し、レーザ光(L)を接合対象物(3、201)に照射して溶融させる。さらに、接合対象物(3、201)の溶融部(4、207)に周囲の圧力(P3)と接合対象物(3、201)の内圧(P4、P5)との差圧によって、溶融部(4、207)を互いに押しつけて接合させる。このように、対象物に均一に働く外気圧によって、加熱溶融部を内部にシュリンクさせて、確実に接合できる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

	プロ技団連邦	DM EE ES FI	ドミニカ	K2	カザフスタン	RU	ロシア スーダン スウェーデン シンガポール
AL TA	レバニア	EE	エストニア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AM TA	レメデア	EŞ	スペインフィンランド	L I L K	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン シンガポール
AT X-	-ストリア_	PΙ	フィンランド	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AU A	-ストラリア	F 10	フランス ガポン	LR LS LT	ソベリテ	S I	スロヴェニア スロヴァキア
AZ TE	アバイジャン	GA	ガボン	LS	レント	SK	スロヴァキア
KA TKA	(ニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国 グレナダ	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ セネガル
3B バル	レバドス	GD	グレナダ	וו	ルクセンブルグ ラトヴィア	SN	セネガル
3E ベル	¥	GE	グルジア	ĹV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BF ブル	<b>/ギナ・ファソ</b>	GH	ガーナ	MA	モロッコ	TD	チャード
	レガリア	GM	ガンピア	MA MC	モロッコ モナコ	TG	トーゴー
BJ ペナ	-ン	GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	<b>ギニア</b>	MD	モルドヴァ	SIK SSLN SSLD TT T	タジキスタン
BŘ プラ	ジル	GW	<b>ギニア・ビサオ</b>	MG	マダガスカル	ΤŽ	タンザニア
BY 45	シルーシ	G R H R	ギリシャ クロアチア	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィ	7 TM	トルクメニスタン
でん カナ	- 4	ЙR	クロアチア		共和国	T TM TR	トルコ
	シアフリカ	HÜ	ハンガリー インドネシア	ML	マリ	-	トリニダッド・トバゴ
CG EX	<b>3</b>	ĨĎ	インドネシア	MN	モンゴル	ŬĂ	トウナー マック・トゥーナー マックナックナダ マーブ・アクタン マーブ・アクタン マーブ・アクタン アーブ・アクター アクター アクター アクター アクター アクター アクター アクター
CH X4		İΕ	アイルランド	MR	モーリタニア マラウイ	มีติ	ウガンダ
Ci a-	-トジポアール	i ĩ.	イスラエル	MW	マラウイ	บรั	米国
CI 3-	リルーシ	i พี	インド	MX	メキシコ	ŭž	ウズベキュタン
CN PE	ם` `	iŝ	アイスランド	NE	ニジェール	Ϋ́Ñ	ヴィートナム
CR 32	マタ・リカ	íŤ	イタリア	NI.	ニジェール オランダ	vii	ユーゴースランツ
CR 97	-x ~	iè	イタリア 日本	NO	ノールウェー	ŻĂ	度アフリカ共和国
ČŸ ÷7	プロス	КF	ケニア	NZ	ニュー・ジーランドボーランド	ŹŴ	ジンパブエ
C2 4 =	273	КĞ	キルギスタン	P L	ポーランド	•	
CY 47 CZ F	<b>『</b>	HUDELNSTPEGP	北朝鮮	MW MX NE NO NZ PT	ポルトガル		•
DK デン	ハマーク	KR		ŔŎ	ルーマニア		

### 明細書

# 高融点材料の溶融接合装置およびその方法

# 技術分野

この発明は、レーザ光線を用いて石英ガラスおよびセラミック材料等の高融点材料を溶融して接合する、さらに詳述すれば該高融点材料により構成される容器を溶融して気密に密閉封止する溶融接合方法およびその装置に関する。

# 背景技術

ガラス材料やセラミック材料のような高融点を有する材料を溶融させて、その高融点材料同士あるいは、金属等の異なる材料と溶接したり、真空密閉封止を行う場合はAr(アルゴン)アーク等を利用するガス溶接方法が用いる。特に、石英ガラス製のランプ等を製作する場合、ブロ電極となるW(タングステン)/材料を、石英ガラス製容器をガスバーナで割止するために、石英ガラス製容器をガスバーナで的に加熱溶融する必要がある。

しかし、ガスバーナの炎を先鋭に絞り込むことは難しく、加熱所望部分の周囲の加熱不要な部分まで加熱してしまう。 さらに、炎を先鋭的に絞り込むことはできても、高融点材料であるセラミック等は熱伝導率が高く、また熱伝導率が低い石英ガラスでも微細な精密加工が要求される場合

は、直接加熱部が所望の温度に達した時には、周囲の非直接加熱部が熱伝導により間接的に加熱されて著しく昇温されてしまう。このように、ガスバーナによる加熱では、直接加熱部とその周辺部分の温度分布変化が緩慢になり、高融点材料の所望の部分のみを局部的に加熱溶融することは非常に困難であるという問題がある。

図20に、このようなガスパーナ利用に起因する問題を解決するために、特開昭55-24327号公報に提案されている、加熱手段としてレーザ光線を利用してフリットを溶融する溶融接合装置を模式的に示す。 同図において、WしCは、真空状態で密閉した容器内に、 反射板で囲まれるように設置された溶融対象物にレーザ光線を照射して、

フリットを溶融して高圧ナトリウムランプ等の放電灯を製造する溶融接合装置である。

レーザ溶融接合装置W L C は、 通気口102を有する基板103を、 パッキン105を介して容器本体104でる。密に取り付けて組み立てられた密閉容器101を有ずる。密閉容器101の上部外周の一部に設けられたレーザ装置107が設置されて気器106の外側には、レーザ装置107が設置されて気を器101の上部には、密閉容器101の気でには、密閉容器101の定には、密閉容器101の定には、密閉容器101の元を設定する圧力計108が設けられている。この通気管109のが開ける分岐で109なには真空ポンプ1100が開け111を介して接続されており、 分岐管109のが開け111を介して接続されており、 分岐管109のが開け111を介して接続される。

なお、被封止物 1 1 5 は、電極 1 1 7 a を有する閉塞体 1 1 8 a と発光管 1 1 6 の上端部との間には、ガラスソルダーのような加熱溶融封止材 1 1 9 が介装されている。同様に、電極 1 1 7 b を有する閉塞体 1 1 8 b と発光管 1 1 6 の下端部との間にも、加熱溶融封止材 1 1 9 が介装されている。

基板 1 0 3 の中心軸に対して摺動かつ回転自在に軸装されている二叉状の挟持部材 1 1 4 によって、放電灯としての被封止物 1 1 5 は加熱溶融封止材 1 1 9 がレーザ透過窓1 0 6 の光路上に位置するように着脱自在に挟持される。密閉容器 1 0 1 内部には、レーザ光路位置に沿って、間隙1 2 0 を有する円弧状をなす反射板 1 2 1 が被封止物 1 1

5 を外方から囲い込むように設けられており、この反射板 1 2 1 は支持部材 1 2 2 によって昇降自在に設けられている。

被封止物115を挟持部材114に挟持した後に、開閉弁111を開弁し、真空ポンプ110を駆動して密閉容器101内の空気を排気する。圧力計108によって、密閉容器101内が約0.0001Torr~0.000001Torr程度の真空度に到達したことを確認後、開閉111を閉弁すると共に真空ポンプ110の駆動を停止する。このようにして、被封止物115の内部を真空を通りて、同被封止物115の加熱溶融封止材119を加熱溶融させ、先ず発光管116の上部と閉塞体118aを封止する。

この時、レーザ光による熱エネルギーは被封止物115を加熱すると共に、この時生じる輻射エネルギーが反射板121で反射されて、相乗的に被封止物115を加熱する。同時に、挟持部材114をゆっくり回転させて、被封止物115と加熱溶融封止材119とを均等に加熱溶着して、上端部側を密閉封止する。

次に、上端部側の封止を終えた被封止物115を反転して下端部の加熱溶融封止材119をレーザ光路上に位置する。そして、開閉弁111を閉弁すると共に、弁装置113を開弁し、圧力計108の指示を確認して前述の不活性ガス(封入ガス)を約25Torr程度まで、密閉容器101内に導入する。封入ガスの導入が終了した時点で、上

述の上端部側の密閉封止と同様に、レーザ装置107のレーザ光によって、被封着物115の加熱溶融封着材119を溶融し、下端部側を密閉封止して放電灯を完成する。

上述の加熱手段としてレーザ光線を利用してフリットを溶融する溶融接合装置が、さらに、特開昭55-64338号公報および特開昭56-42940号公報にそれぞれ提案されている。これらの装置においては、特開昭55-24327号公報に提案された溶融接合装置に、レーザ照射により溶融させたフリットを押しつける押圧手段が追加された構造を有するものである。

しかしながら、上述の特開昭 5 5 ~ 2 4 3 2 7 号公報に提案されたレーザ加熱溶融装置では、約 0 . 0 0 0 1 T o r r 程度の真空度に保った密閉容器中に、封入ガスを約 2 5 T o r r まで充満させる必要がある。さらに、加熱溶融封着材を溶融して、閉塞体 1 1 8 と被封着物 1 1 5 の端部に単に置かれているだけである。

つまり、このように加熱溶融封止材 1 1 9 および閉塞体 1 1 8 の自重しか働かないので、加熱溶融封着材 1 1 9 は溶融させれば自重により変形して垂れるが、一方閉塞体 1 8 は溶融しないので変形しない。よって、加熱溶融封着材 1 1 9 と閉塞体 1 1 8 の間に隙間無く両部材を溶着 着材 1 1 9 と閉塞体 1 1 8 を加熱溶融封 間無くい。これを防ぐために、閉塞体 1 1 8 を加熱溶融 討間無く溶着することは非常に難しく歩留まりを確保できない。

さらに、閉塞体 1 1 8 や被封着物 1 1 5 がセラミックのように低熱可塑性材料で作られている場合は、 両部材を隙間無く溶着することは実質的に不可能である。

さらに、被封着物 1 1 5 や閉塞体 1 1 8 がセラミック材料や石英材料に係わらず、常温の真空状態下で封止を行うために、封止後の内圧が常圧より高くなるように被封着物 1 1 5 を気密に密閉封止することは不可能である。

また、真空容器中で、レーザ照射する場合は、封入ガスを真空容器に充満させる必要がある。 真空密閉封止する物体が石英ガラス管の場合などは、管の外と内側とに気圧差が存在しないと、完全に密閉することは非常に困難である。 また、真空容器中で、レーザ照射する場合は、封入ガスを現である。 真空密閉封止する地に気圧 薬 にしながら石英ガラス管を引っ張って封止するといる程を経なければならない。 さらに、セラミックや石英フをにしても、管の内圧を常圧より高くして真空密閉することは、非常に困難である。

また、セラミック管材料と電極材料の接続に使用されるサーメットとの溶接あるいは真空密閉封止には、高周波の誘導加熱によってセラミック管材料やサーメットを溶破のさせて、溶接あるいは真空密閉封止が行われている。このでは、加熱においては、加熱はないでは、からの温度勾配をつけることについては溶融させただける。というミック管材料やサーメットは溶融させただけでは、互いに溶接させることは非常に難しい。ましてや、真空密閉封止することは実質上不可能である。

一方、特開昭 5 5 - 6 4 3 3 8 号公報および特開昭 5 6 - 4 2 9 4 0 号公報に提案された装置においては、被封着

物の開口端に閉塞体を押しつけての封止には適するが、閉塞体を別途用いずに、 被封着物自体で封止することは実際上不可能である。

### 発明の開示

本発明は、上記のような目的を達成するために、以下に述べるような特徴を有している。

本発明の第1の局面は、石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物にレーザ光を照射 して加熱溶融させて接合させる溶融接合装置であって、

対象物の内圧を、対象物の雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御器と、

減圧保持された対象物の所定の部分にレーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融器とを備え、

対象物の加熱溶融された部分が、第1の気圧と第2の気圧の差圧によって、収縮溶接される。

上記のように、第1の局面においては、対象物に均一に働く外気圧によって、加熱溶融部を内部にシュリンクさせて、確実に接合できる。

第2の局面は、第1の局面において、減圧された対象物を第1の気圧を有する不活性雰囲気中に保持すると共に、レーザ光を対象物の所定の部分に向かって透過させる不活性雰囲気装置をさらに備え、加熱溶融された部分が不活性雰囲気圧によって収縮溶接されることを特徴とする。

上記のように、第2の局面においては、対象物を正圧に保たれた不活性雰囲気中で加熱溶融およびシュリンク接合

するので、対象部の酸化による品質劣化が防止される。

第3の局面は、第2の局面において、レーザ光は、不活性雰囲気装置の外部から対象物に向かって照射されることを特徴とする。

上記のように、第3の局面においては、レーザ装置を不活性雰囲気装置の外部に設置できるので、溶融接合装置全体の構造を簡単にできる。

第4の局面は、第3の局面において、不活性雰囲気装置は、レーザ光を透過させるレーザ光透過部を含む。

上記のように、第4の局面においては、正圧に保たれた不活性雰囲気に保持した対象物に、外部から出射されたレーザを照射して加熱することができる。

第5の局面は、第4の局面において、レーザ光がYAGレーザおよびエキシマーレーザのいずれかの場合は、レーザ光透過部は石英ガラスを主成分とする材料で構成される

上記のように、第5の局面においては、石英ガラスはYAGレーザおよびエキシマーレーザに対する透過損失が小さいので、対象物をレーザで効率良く加熱できる。

第6の局面は、第4の局面において、レーザ光がCO₂ レーザの場合は、レーザ光透過部はZnSeを主成分とする材料で構成される。

上記のように、第6の局面においては、ZnSeはCO 2に対する透過損失が小さいので、対象物をレーザで効率 良く加熱できる。

第7の局面は、第4の局面において、レーザ光透過器は

、レーザ光を対象物に対して集光する。

上記のように、第7の局面においては、レーザ透過窓自体でレーザ光を対象物に対して集光できるので、レーザ光の集光機構を別途必要としない。

第8の局面は、第2の局面において、不活性雰囲気は、 希ガスおよび窒素ガスからなる不活性ガスグループから選 択される不活性ガスである。

第9の局面は、第2の局面において、不活性雰囲気装置 は、

不活性ガスを吸引して取り込む吸引器と、

吸引された不活性ガスから不純物を除去して精製する精製器と、

精製された不活性ガスを不活性雰囲気装置に戻す環流器とを含む。

上記のように、第9の局面においては、精製機と環流器によって、不活性雰囲気を常に清浄に保つことができる。

第10の局面は、第9の局面において、精製器は、不活性雰囲気装置の外部に設けられる。

上記のように、第10の局面においては、精製機を不活性雰囲気装置の外部に設けることによって、精製器の保守を容易に行うことができると共に、その際の不活性雰囲気装置内部の汚染を防止できる。

第11の局面は、第2の局面において、不活性雰囲気装置の外部雰囲気圧は、第2の気圧より大きく、第1の気圧より小さい。

上記のように、第11の局面においては、不活性雰囲気

装置の外部気圧以上に設定することによって、 対象物の内部気圧との差圧を大きく設定できるので、 より大きなシュリンクカで接合できる。

第12の局面は、第11の局面において、第1の気圧は外部雰囲気圧より数mm水柱圧だけ大きい。

上記のように、第12の局面においては、不活性雰囲気装置の内圧は、その外気圧より数mm水柱圧だけ高く保つことは容易であり、さらに対象物の内圧との差圧をシュリンク接合に対して十分な大きさにできる。

第13の局面は、第1の局面において、対象物の所定の部分と加熱溶融器との間に、レーザ光を遮るように設けられたサセプタをさらに備え、レーザ光がサセプタの第1面で受光吸収された熱エネルギーが、サセプタの2二面から対象物の所定の部分に向かって放射される。

上記のように、第13の局面においては、サセプタによってレーザ光のエネルギーを一旦吸収して、熱として対象部に放射することによって、対象物をより均等に加熱できる。

第14の局面は、第13の局面において、サセプタは、 対象物をその内部に含む環状であり、外周で受けたレーザ 光の熱エネルギーを内周から対象物の所定の部分に向かっ て放射する。

上記のように、第14の局面においては、サセプタによってレーザ光のエネルギーを熱として、対象部の所定の場所に集中してに放射でき、目的の部分を効果的に加熱できる。

第15の局面は、第14の局面において、サセプタは、 対象物に対して自転させられ、レーザ光線によりより均一 に加熱される。

上記のように、第15の局面においては、サセプタの放熱部である内周部が対象物の周表面に対して回転することによって、より均等に加熱できる。

第16の局面は、第1の局面において、対象物を部分的 に冷却する冷却器をさらに備える。

上記のように、第16の局面においては、対象物を部分的に冷却することによって、対象物により所望な温度勾配をつけることができると共に、対象物内に封入されている高蒸気圧材料を蒸発させること無く対象物の密閉封止ができる。

第17の局面は、第16の局面において、冷却器は、

冷風、冷水、および液体窒素等のいずれかの冷媒を貯蔵 する冷媒器と、

冷媒器から冷媒を導入して、対象物の周囲を巻回後に冷媒器に環流させる冷媒循環器とをさらに備える。

第18の局面は、第17の局面において、冷却器は、

冷媒を対象物に対して噴射するノズルおよび、冷媒を貯蔵して対象物を浸漬させるタンクのいずれかを含む。

第19の局面は、第1の局面において、対象物の所定の 部分の外周部に対して概ね均一にレーザ光が照射される。

上記のように、第19の局面においては、対象物に対してレーザ光を概ね均等に照射するので、対象物の照射部分を概ね均等に加熱できる。

第20の局面は、第19の局面において、加熱溶融器は

複数のレーザ光発生装置を備える。

上記のように、第20の局面においては、複数のレーザ光発生装置を用いることによって、対象物に対して単一のレーザ光発生装置で照射する場合に比べて、より均等に対象物を加熱できる。

第21の局面は、第19の局面において、加熱溶融器は

レーザ光線を複数に分岐して、対象物の所定の部分の外周部に対して出力する光ファイバを備える。

上記のように、第21の局面においては、単一のレーザ 光発生装置から発生されたレーザ光を光ファイバによって 複数に分岐させて対象物に照射させることによって、対象 物に対して単一のレーザ光を照射する場合に比べて、より 均等に対象物を加熱できる。

第22の局面は、第1の局面において、内圧制御器は、 対象物の内圧を検出する内圧検出器と、

一端が対象物の開放端部に接続される配管器と、

配管器の他端に接続されて、対象物内を真空吸引し、 内圧検出器の検出圧を第2の所定内圧とする真空吸引器と を含む。

上記のように、第22の局面においては、内圧検出器によって対象物の内圧を検出しながら真空吸引器によって、対象物内を所定の負圧力に保持できる。

第23の局面は、第1の局面において、対象物の端部を

挟持して回転する回転挟持器を備え、対象物の所定の部分 の全周に渡ってレーザ光が均等に照射される。

上記のように、第23の局面においては、対象物をレーザ光に対して、周方向に回転させることによって、対象物にレーザ光をより均等に照射することができる。

第24の局面は、第1の局面において、レーザ光の出力を検知するレーザ光出力検出器と、

検出されたレーザ光の出力に基づいて、レーザ光のエネルギーを制御するレーザエネルギー調整器とをさらに備える。

上記のように、第24の局面においては、レーザ光の出力を検知し、その検知値に基づいてレーザ光発生器のレーザエネルギーをフィードバック制御することにより、適正なレーザ出力で対象物を加熱できる。

第25の局面は、第1の局面において、対象物をレーザ 光に概ね垂直な軸に沿って回転させる回転器を備える。

上記のように、第25の局面においては、対象物の周方向に均等に、レーザ光を照射できる。

第26の局面は、第1の局面において、加熱溶融される対象物の所定の部分の近傍に焦点を有する反射鏡をさらに備える。

上記のように、第26の局面においては、対象物に対して照射されたレーザ光を、反射鏡で反射して再び対象物に対して照射することができるので、レーザ光の使用効率を改善できる。

第 2 7 の 局 面 は、 第 2 6 の 局 面 に お い て、 反 射 鏡 は 積 分

球であると共に、その内部に対象物の所定の部分が保持される。

上記のように、第27の局面においては、反射鏡を積分球とすることによって、その内部で反射されるレーザ光の強度が対象物の所定の照射部で概ね均質になる。

第28の局面は、第27の局面において、反射鏡には、

その内部に対象物を挿入する第1の開口部と、

レーザ光を入射する第2の開口部が少なくとも1つ設けられ、第2の開口部から入射されたレーザ光は積分球である反射鏡の内部で反射されて、第1の開口部から挿入された対象物の所定の部分を均等に照射加熱する。

上記のように、第28の局面においては、積分球である 反射鏡に開口部を設けることによって、反射鏡の内部に対 象物を保持すると共に、保持された対象物に対してレーザ 光を照射できる。

第29の局面は、第27の局面において、反射鏡には、 さらに、

反射鏡内部のダストを吸引するための開口部が設けられる。

上記のように、第29の局面においては、ダスト吸引の ために設けられた開口部から、反射鏡内部のダストを吸引 排出することができる。

第30の局面は、第27の局面において、反射鏡の外周側に、冷却器をさらに備え、反射鏡を冷却する。

上記のように、第30の局面においては、反射鏡の外周側に備えられた冷却器によって反射鏡を冷却することによ

って、その内部で連続反射されたレーザ光によって対象物が照射されて発生する高温から、レーザ光に干渉すること 無く反射鏡を保護できる。

第31の局面は、第1の局面において、レーザ光を対象 物に概ね平行な方向に移動させる移動器を備える。

上記のように、第31の局面においては、対象物をレーザ光に対して概ね平行に移動させることによって、対象物の長手方向に延在する部分に対してレーザ光を概ね均等に照射できる。

第32の局面は、第1の局面において、対象物を挟んで お互いに対向して配置される、対象物に対して概ね平行な 対向面を有する一対の整形型と、

一対の整形型を、対象物に対して概ね垂直な方向に移動させる整形型移動器とを備え、加熱溶融された部分を一対の対向面で挟み込んで圧縮整形する。

上記のように、第32の局面においては、負圧によってシュリンク接合された溶融部をさらに整形型で圧縮整形することによって、より一層確実に接合できる。

第 3 3 の局面は、第 1 の局面において、レーザ光は Y A G レーザ、エキシマーレーザ、および C O 2 レーザ、半導体レーザのいずれかである。

第34の局面は、第7の局面において、レーザ光の出力を検知するレーザ光出力検出器と、

検出されたレーザ光の出力に基づいて、レーザ光を集光するレーザ光透過器をレーザ光の光軸上を移動させる集光位置制御器とをさらに備える。

上記のように、第34の局面においては、レーザ光出力を検知し、その検知値に基づいて、透過器をレーザ光軸上を移動させることによって、レーザ光を対象物上に適正に集光できる。

第35の局面は、石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物を、対象物の所定の場所に設けた接合部材で溶接する溶融接合装置であって、

対象物の内圧を、その雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御器と、

接合部材にレーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融器とを備え、加熱溶融された接合部材によって対象物が溶接される。

上記のように、第35の局面においては、減圧された対象物をレーザ光の照射により加熱溶融させて接合部材によって所望の物に溶接できる。

第36の局面は、第35の局面において、減圧対象物を 第1の気圧を有する不活性雰囲気中に保持すると共に、レ ーザ光を接合部材に向かって透過させる不活性雰囲気装置 をさらに備える。

上記のように、第36の局面においては、減圧された対象物に対して正圧を有する不活性雰囲気中に保持した状態でレーザ光を接合部材に照射することによって、接合部材を酸化等により劣化させること無く加熱溶融できる。

第37の局面は、第35の局面において、対象物を加熱溶融された接合部材に対して押しつける押圧器をさらに備える。

上記のように、第37の局面においては、加熱溶融された接合部材に対象物を押しつけることによって、接合部材自体と対象物を十分密着させて確実に接合できる。

第38の局面は、第35の局面において、対象物の端部を挟持して回転する回転挟持器を備え、対象物の所定の部分の全周に渡ってレーザ光が均等に照射される。

上記のように、第38の局面においては、接合部材が均等に加熱溶融される。

第39の局面は、第37の局面において、押圧器は、

対象物の端部を挟持して回転すると共に、

回転軸に沿って移動する挟持器を含む。

上記のように、第39の局面においては、対象物を回転させて接合部を均等に加熱するとともに、加熱溶融した接合部材に対象物を押しつけることができる。

第40の局面は、第39の局面において、押圧器は両旋盤である。

第41の局面は、第1の局面において、溶接あるいは真空密閉する石英ガラスあるいはセラミック管の近傍に生じる溶接飛散物を除去する集塵器をさらに備える。

第42の局面は、第2の局面において、不活性雰囲気装置は、溶接あるいは真空密閉する石英ガラスあるいはセラミック管の近傍に生じる溶接飛散物を除去する集塵器を含む。

第43の局面は、石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物にレーザ光を照射して加熱溶融させて接合させる溶融接合方法であって、

対象物の内圧を、対象物の雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御ステップと、

減圧保持された対象物の所定の部分にレーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融ステップと、

対象物の加熱溶融された部分を、第1の気圧と第2の気圧の差圧によって、収縮溶接する接合ステップを備える。

上記のように、第43の局面においては、対象物に均一に働く外気圧によって、加熱溶融部を内部にシュリンクさせて、確実に接合できる。

第44の局面は、第43の局面において、減圧された対象物を第1の気圧を有する不活性雰囲気中に保持するステップと、

レーザ光を対象物の所定の部分に向かって透過させるステップをさらに備え、 加熱溶融された部分が不活性雰囲気 圧によって収縮溶接される。

上記のように、第44の局面においては、対象物を正圧に保たれた不活性雰囲気中で加熱溶融およびシュリンク接合するので、対象部の酸化による品質劣化が防止される。

第45の局面は、第43の局面において、対象物の所定の部分と加熱溶融器との間に、レーザ光を遮るように設けられたサセプタの第1面でレーザ光を受光しその熱エネルギーを吸収するステップと、

サセプタの第 1 面で吸収された熱エネルギーをサセプタの第 2 面から対象物の所定の部分に向かって放射するステップをさらに備える。

上記のように、第45の局面においては、サセプタによ

ってレーザ光のエネルギーを一旦吸収して、 熱として対象 部に放射することによって、対象物をより均等に加熱でき る。

第46の局面は、第43の局面において、対象物を挟んでお互いに対向して配置される、対象物に対して概ね平行な対向面を有する一対の整形型を対象物に対して概ね垂直な方向に移動させて、加熱溶融された部分を一対の対向面で挟み込んで圧縮整形するステップをさらに備える。

上記のように、第46の局面においては、負圧によってシュリンク接合された溶融部をさらに整形型で圧縮整形することによって、より一層確実に接合できる。

第47の局面は、石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物を、対象物の所定の場所に設けた接合部材で溶接する溶融接合方法であって、

対象物の内圧を、その雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御ステップと、

接合部材にレーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融ステップとを備え、加熱溶融された接合部材によって対象物が溶接される。

上記のように、第47の局面においては、 減圧された対象物をレーザ光の照射により加熱溶融させて接合部材によって所望の物に溶接できる。

第48の局面は、第47の局面において、対象物を加熱溶融された接合部材に対して押しつける押圧ステップをさらに備える。

上記のように、第48の局面においては、加熱溶融され

た接合部材に対象物を押しつけることによって、接合部材自体と対象物を十分密着させて確実に接合できる。

第49の局面は、第47の局面において、 減圧対象物を 第1の気圧を有する不活性雰囲気中に保持するステップと

レーザ光を接合部材に向かって透過させるステップとをさらに備える。

上記のように、第49の局面においては、減圧された対象物に対して正圧を有する不活性雰囲気中に保持した状態でレーザ光を接合部材に照射することによって、接合部材を酸化等により劣化させること無く加熱溶融できる。

第50の局面は、第49の局面において、対象物を加熱溶融された接合部材に対して押しつける押圧ステップをさらに備える。

上記のように、第50の局面においては、加熱溶融された接合部材に対象物を押しつけることによって、接合部材自体と対象物を十分密着させて確実に接合できる。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1実施形態にかかる溶融接合装置の構成を示すブロック図である。

図2は、図1の溶融接合装置の変形例を示すプロック図である。

図3は、図2の溶融接合装置における真空排気管とグローブボックスとの摺動部の気密構造を示す模式図である。

図4は、図1の溶融接合装置に用いられているレーザ吸

収体の構造を示す模式図である。

図 5 は、本発明の第 2 実施形態にかかる溶融接合装置の構成を示すブロック図である。

図6は、本発明の第3実施形態にかかる溶融接合装置の構成を示すブロック図である。

図7は、図6に示す溶融接合装置の変形例を示すブロック図である。

図8は、本発明の第4実施形態にかかる溶融接合装置の構成を示すプロック図である。

図9は、本発明の第5実施形態にかかる溶融接合装置の構成を示すプロック図である。

図10は、本発明の第6実施形態にかかる溶融接合装置の構成を示すプロック図である。

図11は、本発明による、第7の実施形態にかかる溶融接合装置の構成を示すブロック図である。

図12は、図11に示す溶融接合装置の変形例を示すブロック図である。

図13は、図11に示す溶融接合装置の実施例を示すブロック図である。

図14は、図13に示す溶融接合装置における整形型の部分の平面概念図である。

図15は、本発明の第8の実施形態にかかる溶融接合装置を示すブロック図である。

図16は、図15に示す溶融接合装置の変形例を示すブロック図である。

図17は、本発明の第9の実施形態にかかる溶融接合装

置を示すブロック図である。

図18は、図17に示す溶融接合装置の変形例を示すブロック図である。

図 1 9 は、本発明の第 1 0 の実施形態にかかる溶融接合装置を示すブロック図である。

図20は、従来の、レーザ光線を用いた従来の溶融接合装置を示すブロック図である。

# 発明を実施するための最良の形態

本発明をより詳細に説述するために、添付の図面に従ってこれを説明する。

## (第1の実施形態)

図1に示すプロック図を参照して、本発明の第1実施にて、本発明の第にでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは

4 はグロープボックス 1 の耐圧力である。 このように、 真空ポンプ 1 0、 ガスボンベ 1 1、 および調圧弁 2 8 でグローブボックス内圧調整機構 G P R を形成している。

グローブボックス 1 の外側には、レーザ装置 2 が、そのレーザ光しの光軸が内部に設置された真空容器 3 の側を設置されている。レーザとこととしては、通常、YAGレーザ、エキシマレーザを日としては、通常、YAGレーザ、カウストではないが、カーザを関 2 から 器 3 の側面 で光 できるように、レーザ光しの光軸を 強 3 の は、 できるように、レーザ光しの 機 成材料 としてが が 2 に応じて、レーザ光しを良く透過する物質に応じて、レーザ光しを良く透過する物質に応じて、レーザ光しを良く

適宜選択される。

一例として、YAGレーザおよびエキシマレーザでは、 そのレーザ波長が 1. 0 6 μ m 近傍であるため、レーザ光 窓 5 の材料としては石英ガラスを用いることができる。 一 方、 СО2 レーザでは、 その波長が10. 6 μ m であるた め、殆どの物質が光エネルギーを吸収してしまうため、レ 一ザ光窓5の材料は2nSe(セレン化亜鉛)やGe(ゲ ルマニウム)等に限定される。一方、真空容器3は、レー ザ光しを良く吸収する材料が好ましいので、YAGレーザ やエキシマレーザを用いる場合は、 レーザ光しを透過する 石英ガラス材料では無く、レーザ光Lを吸収するセラミッ ク材料あるいは金属材料で構成されねばならないことは言 うまでも無い。 さらに、CO2 レーザの場合は、ZnSe やGe以外の殆どの材料で構成できる。しかし、実際的に は集光レンズ6を構成する2 n S e (セレン化亜鉛)を主 成分とする材料が、レーザ光窓5の材料として選択される 。 G e (ゲルマニウム) もレーザ光窓 5 の材料として使用 可能であるが、毒性が強いうえに可視光を透過しないので 、2nSe材料が望ましい。

グローブボックス1のレーザ光窓5の反対側の位置には 、レーザ光窓5と同様にレーザ光Lの光軸を遮るようにレーザ吸収体2dが設けられている。レーザ吸収体2dには グローブボックス1の外部に設けられた冷却装置(図示せず)が接続されて冷却されている。 通常、冷却装置は内部 に配管された銅製の冷却パイプに冷却水を流すように構成 される。なお、レーザ吸収体2dは、図4に示すように、

漏れレーザ光L'を効果的に吸収するように三角 樋状に構成される。

レーザ装置 2 から出射したレーザ光しは、レーザ光窓 5 の手前に設けらた集光レンズ 6 の焦点に集光され、その後ビーム径は広がる。したがって、集光レンズ 6 を光軸に沿って移動させてデフォーカスすることによって、真空容器 3 を溶融させるためにレーザ光しを照射する部分 4 の大きさを任意に調節できる。

さらに、グローブボックス1は、外部に設けられた真空ポンプ20と真空排気管7を介して気密に接続されて方ののがでは、グローブボックス1内に設置された真空容器3の小のでは、この真空排気管7と気密に接続されて、圧力でしたが、が、がローブボックを発3の内部圧力P1が、グローブボックカは、真空容器3の内部圧まで減圧された時点で、圧力には変置21は真空ポンプ20を停止させる。このよう間では、真空排気管7、真空ポンプ20、および圧力制御装置21は、真空容器の減圧機構VPRを形成している。

上述の如く準備された溶融接合装置WLP1において、 レーザ装置2からレーザ光Lを真空容器3に対して照射すると、照射部4は瞬時に昇温されて溶融点に達する。真空容器3の内圧P1は、グローブボックス1の圧力P2より小さいので、レーザ照射による溶融部4の周囲から中央部に向けて働く押圧力P2-P1によって、溶融部4がシュリンク(縮小)する。結果、溶融部4は中央部で互いほ合して、真空容器3の端部を気密に封止する。この場合、

図1に示すように、真空容器3がランプ等である場合には、その内部に挿入されている電極棒8の周囲の側壁を溶融させれば、電極を気密に封止することができる。

レーザ装置 2 から照射されたレーザ光Lの一部L'は真空容器 3 の溶融に使用されずに、レーザ光窓 5 の反対側のグローブボックス 1 に向かって漏れ出す。この漏れ出たレーザ光L'を吸収体 2 dによって熱エネルギーとして吸し、その熱エネルギーを冷却装置でグローブボックス 1 のかった余分なレーザ光L'によるグローブボックス 1 自身の損傷を防止できる。

以下に、図3を参照して、前述の溶融接合装置WLP1

# (第2の実施形態)

図5に、本発明の第2実施形態にかかる溶融接合装置を示す。本例における溶融接合装置WLP1と同様の構造を有する。同図ではいても、グローブボックス内圧調整機構GPRおよびローブボックス雰囲気構GARは簡便化のためについない。ただし、真空容器減圧機構VPRの代わのに、互いに対向するチャックC1およびC2を有するかがクローブボックス1内に設けられている。チャックC1およびC2はそれぞれ、矢印Dpで示された互に対向する方向に自由に移動できる。さらに、チャックC1

および C 2 は、矢印 D r で示すように D p 方向を回転軸としてその周囲方向に自由に回転することができるので、 図 2 で述べた 真空容器回転機構 V R と同じ機能も有している。チャック C 1 および C 2 のそれぞれには、接合物 3 C 1 および 3 C 2 が、それらの間に接着材料である中間フリット 9 を挟持して取り付けられる。

このように構成された溶融接合装置WLP2において、 第1実施形態におけるのと同様に、回転あるいは静止して いる接合物3C1および3C2との接合部にレーザ光Lを 照射して、中間フリット9が溶融した時点でチャックC1 およびC2をDp方向に互いに接近するように移動させて、 接合物3C1および3C2を互いに押しつけて、溶融し た中間フリット9によって溶着接合させる。

このように、本実施形態では、両旋盤50によって、それぞれ別個の接合物3C1および3C2を溶融した中間フリット9に押しつけることによって、互いに接合するので、接合物3C1および3C2がセラミック材料のような低熱可塑性材料で構成されている場合に適している。

セラミック材料同士を接合させる時、中間フリット9はCaO-Ai2Os、CaO-Ai2Os-SiO2、MgO-Al2Os-SiO2、MgO-Al2Os-SiO2、MgOの中間フリット9は、1000℃から1500℃ほどのの中間フリット9は、1000でから1500でほどでので、レーザ光しを受光後数秒で所定の溶融をまで昇温される。上述のように、レーザ光しの波長を固いに選ぶことによって、従来のようにフリット9内に金属を添加しなくても、中間フリット9単体だけでレーザ光しの

エネルギーを吸収できるため、誘電体材料を中間フリット9として用いることもできる。

また、接合物 3 C 1 および 3 C 2 として、第 1 実施形態で用いた石英ガラス材料で構成された真空容器 3 を用いると共に、中間フリット 9 として石英ガラスを用いてそれらを溶融接合できることは言うまでも無い。

### (第3の実施形態)

このように構成された溶融接合装置WLP3においては、第1実施形態におけるのと同様に、回転あるいは静止している真空容器3にレーザ光Lを照射して、照射部4が溶融した時点で、真空容器3とグローブボックス1の内圧差P2-P1によって、溶融部4がシュリンクして密閉封止される。この場合、真空容器3の端部に溶融部4の熱が伝導しても、冷却装置13によって十分冷却されているので

、真空容器3の端部に封入された水銀等の高蒸気圧材料14を蒸発させること無く、真空容器3の密閉封止ができる

以下に、図7を参照して、Xe(キセノン)ガスを高圧 (大気圧以上の圧力)に封入した真空容器3を密閉封止するための溶融接合方法およびその装置に付いて以下合数で るための溶融接合方法およびその装置にかかる溶融接合 の窓形例を示す。本例における溶融接合数型 WLP3の変形例を示す。本例における溶融接合数型 P3'では、冷却装置13には、冷却パイプ13Pの代わりに、冷媒を貯蔵する冷却タンク13Tが真空容器3の りに、冷媒を貯蔵する冷却タンク13Tが真空容器3の の周囲を覆うように設けられている。この冷却タンク1 3Tは、導入ボート18によって外部に設けられたパリフ 19を介して、これも外部に設けられた冷媒タンク はず)に接続されている。

このように構成された溶融接合装置WLP3、においてのように構成された溶融接合装置WLP3、において容器を蓄えて、真空容器3の端部を液体窒素に浸渍させて冷却しながら、回転を開射止する。ないはかれて変素を変弱があり、そのいまは「108、1000である。一方、窒素の融点「209、86℃である。それなに、真空容器3のである。一方、窒素の融点「209、86℃である。それなに、真空容器3のである。冷却タンク13Tに蓄えられた液体窒素によるので、真空容器3のがは、冷却タンク13Tに蓄えられた液体窒素器3のでは、分割をである。したができる。したがって表気圧を殆どゼロにすることができる。したがって表気圧を殆どゼロにすることができる。したがって表気圧を殆どゼロにすることができる。したがって表気圧を殆どゼロにすることができる。したがって表気圧を殆どせて表気圧を変速を変して表気圧を強いて、方法を変更にある。したがって表気圧を発

ガラス管 3 内が減圧状態になるため、レーザ光しによって溶融されると石英ガラス 3 は内側に向かってシュリンクし、気密に密閉封止ができる。

図7に示すように、液体窒素 R F をグローブボックス 1 外部から導入し、冷却タンク 1 3 T に充填する。 そして、石英ガラス等の溶融サンプル 3 で蒸気圧の高い物質 1 6 を所有している部分 1 5 を浸漬するように構成する代わりに、直接熱を加えたくない部分に液体窒素などの冷媒 R F を吹き付けるようにノズルを設けても良い。

グローブボックス1の内部への導入ポート18は、通常はバルブ19で外気とは遮断できるようにしておいたのと同様に、グローブボックス1は設定るための調圧弁28が設けられてガガに無持するための調圧弁28が設けられてブガルの正力が上昇することも無い。またがいるが、前述のようなな体窒素RFを流することは、クローブボックス1内の露点が悪化であるが、が固化し、グローブボックス1内の露点が原来であるが、が固化し、グローブボックス1内の露点が向上する。グローブボックス1内の露点が向上する。

以上のようなレーザ光を利用した溶融接合方法およびその装置により、 気密密閉を行う封止工程を取れば、 水分の混入は基本的に無くなり、 ランプ等の寿命特性は大幅に改善する。

(第4の実施形態)

図8に、本発明の第4実施形態にかかる溶融接合装置を示す。本例における溶融接合装置WLP4は、図1においた装置WLP1と同様の構造を有する。本実施形態においては、グローブボックス1は隔壁35と真空用のリンク39によって、真空排気部34と本来のグローブボックス部1、とに気密に区切られている。同図においては、簡便とのために図示されていが、グローブボックス内性調整のために図示されていが、グローブボックス精製機構のARは本来のグローブボックス1、に接続されて、グローブポックス1、に接続されて、グローブポックス1、に接続されて、グローブポックス1、に接続されて、グローブポックス1、に接続されて、グローブポックス1、に接続されて、グローブポックス部1、から不活性ガスを真空排気部34内に導入できる。

真空排気部34では、集光レンズ6が外部に設けられたレーザ装置2の光軸を遮るように、真空排気部34のグローブボックス1の側壁に設けられている。レーザ装置2から照射されたレーザ光Lを反射して焦点上に結ぶように、集光レンズ6から内部に向かって反射鏡37がレーザ光Lの光軸方向に延在している。セラミック材料で構成された真空容器3が、その封止部の中間フリット9が集光レンズ6の焦点上に略位置するように固定されている。なお、対しの焦点上に略位置するように固定されている。なお、対しの焦点上に略位置するように固定されている。なお、対しの、サラミック製の中間フリット9を介して載せられている。

さらに、真空排気部 3 4 は排気弁 4 3 を介して真空ポンプ 3 6 に接続され、さらに真空排気部 3 4 の内部圧を測定

する真空計38が設けられている。このようにして、排気 弁43、真空排気部34、真空ポンプ36、および真空計 38によって、上述の真空容器減圧機構VPRが構成され ている。

このように構成された溶融接合装置WLP4において、 先ず、排気弁43を開けて真空排気する。その後、排気弁4 3を開めてガスを真空排気する。その後、非気がよっト32を開いて、グローを確認の ス部1、内の不活性ガスを開いて、ガス圧を確認の ス部1、内の不活性ガスを導入する。真空排気部34内に達した時点で、真空排気部34内に達した時点で、ガスにががいたが、なががのでは、真空排気部34にが、ないがなるが、ない、ないでは、ないでは、ないのでがある場合には、グロースないがない。 の本語性ガスをは、グロースないがないのでは、ないのでは、がいている。ないでは、ないのでは、ないのでがある場合には、グロースないがに、ないがはない。

次に、レーザ装置 2 から所定のビーム幅に拡大、縮小したレーザ光 L を集光レンズ 6 を介して反射鏡 3 7に照射する。反射鏡 3 7の焦点に設置された溶融部分は均一に熱エネルギーを受けた封止部分、つまり中間フリット 9 を含むれる空容器 3、およびセラミック材料製の蓋 3 L で構成 目 で なる。この時隙 1 の時間 2 の時間 2 の時間 2 の時間 3 の時間 3 を関溶着を確実にするために、図 5 に示した旋盤 5 0 を用いて、真空容器 3 を回転しながらセラミック管 3 の軸方向に加圧する。

(第5の実施形態)

図9に本発明の第5実施形態にかかる溶融接合装置を示す。本例における溶融接合装置WLP5は、図1に示さらに対 会装置WLP1と同様の構成を有しているが、さらに グローブボックス1の外部に、集塵室25が設けられている。集塵室25が設けられておる。集塵室25が設けられており、排気パイプ220がそれぞれ接続されている。吸気器3の端では はその 端部 4 の 近傍に 位置されて おり、排気パイプ220 端部 4 の 近傍に 位置されて おり、排気パイプ220 端部はグローブボックス1内の任意の 場所に 位置 されて の 銀 が グローブボックス 1 内の 任意の 場所に 位置 されて の 銀 が の 要 国 気 パイプ 22 i に 送り込む。 集塵機25 a に 送り込む。

集塵機25aの中に設けられたフィルタ24によって、吸引された雰囲気ガスに含まれるゴミや塵な雰囲気ガスに含まれるゴミや塵な雰囲気がガローブボックス1内に戻される。このおうにしてやるがカラス等の被接合物3を溶融温度位まで加熱してやるがあり、からいないが非常にある。しいかといい、さらには取ったがあれてしまい、からによれば真空容器3に届くレーザ光しのエネルによれば真空容器3に届けているので、グローブがックス1と隔離されているので、グローブがクス1と隔離されているので、グローブを空気中に暴露すること無くフィルタ24を交換できる。

### (第6の実施形態)

図10に本発明の第6実施形態にかかる溶融接合装置を示す。本例における溶融接合装置WLP6は、図1に示す溶融接合装置WLP1と同様の構成を有しているが、レーザ光窓5および集光レンズ6の代わりに可動式集光レンズ6 Mが設けられていると共に、レーザ吸収体2 dの表面に、出力モニタ26がさらに設けられている。

フまり、第1実施形態においては、集光レンズ 6 はグックス 1 の外に設置されている 集光レンズ 1 の外に設置されて 2 も集光レンズ 1 に設けられて 2 も集光レンズ 6 をレーザとの 2 もない 2 もを 2 もを 2 もを 2 もを 2 もを 2 もを 3 の 1 に 2 もの 3 の 1 に 2 もの 4 を 2 もの 4 を 2 もの 4 を 2 もの 4 を 5 と 5 を 6 M の 8 動 モータ 2 が 7 を 2 もの 4 を 2 が 9 を 1 を 2 が 9 を 1 を 9 を 1 を 1 を 1 を 2 が 9 を 1 を 1 を 2 が 9 を 1 を 1 を 2 が 9 を 1 を 1 を 2 が 9 を 1 を 1 を 2 が 9 を 1 を 1 を 2 が 9 を 1 を 1 が 9 を 1 を 1 が 9 を 1 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 が 9 を 1 を 1 が 9 を 1 を 1 が 9 を 1 を 1 か 9 を 1 を 1 か 9 を 1 を 1 か 9 を 1 を 1 か 9 を 1 を 1 か 9 を

以上に述べたように、レーザ装置2の投入パワー、照射時間または集光レンズ6の位置を調整することにより、数秒という短時間で、真空容器3の溶融接合および気密な密閉封止が可能である。したがって、希ガスや窒素ガスと言う不活性雰囲気のグローブボックス1内部で加熱溶着作業を行うため、蒸気圧の高いメタルハライドを石英ガラス管

3 内への密閉封止や、酸化を極端に嫌う材料などを石英ガラス管 3 内へ密閉封止が容易にできるようになる。

真空容器3として石英ガラスやセラミック等の高融点の 誘電体材料の接合について説明したが、酸化を嫌う金属( 例えばMo、W等)の接合にも有用であることは言うまで も無い。また、酸化を防止するために不活性ガス雰囲気中 ばかりでなく真空中でも同様に溶融接合できる。

しかも、集光レンズ 6 Mの焦点位置を動かすことでレーザ光しをデフォーカスし、照射部分の大きさを調整することがでる。 ないの大きさの溶融対象部を溶融することが可能である。 またレーザ光しの集光性が良いので、溶融対象物のレーザ光しを照射された部分の狭い領域で温度勾配をつけることができる。 したがって、 金属あるいは誘電体の区別無く溶接部分だけを局部的に加熱でき、溶融させたくない部分への熱的影響を極力抑えることができる。

また電気炉とちがって、レーザ光照射では瞬時に高温を得られるので、溶融箇所以外への熱的ダメージを最小にできる。また、グローブボックス1内の不活性雰囲気の温度調整も気にする必要も無い。さらに、光エネルギーを供給するレーザ装置本体をグローブボックスの外に設置しているので、グローブボックス自体の改造の必要性も低減できる。

#### (第7の実施形態)

以下に、図11を参照して、本発明の第7の実施形態にかかる溶融接合装置について説明する。溶融接合装置WLP7において、レーザ装置2はそのレーザ光Lの光軸が、

石英ガラス管201の長手方向Dvに対して概ね垂直に設置される。同図に示すように、石英ガラス管201は、その長手方向Dvに対してほぼ対称な形状を有している。 右英ガラス管201は、さらにその中央部におな形状を有りな形状を有りないる。 そりて はる 平面に対してもほぼ対称な形状を有している。 そして、 石英ガラス管201はその中央の球形のバルブ部212内に2つの放電電極203aおよび200バルブ部212内によって、 長手方向Dvに沿って、 互いに対向して保持されている。

石英ガラス管201は、バルブ部212によって、その長手方向Dvに関して、第1電極部208aと第2電極部208bに区別される。第1電極部208a内では、真空密閉用のMo(モリブデン) 箔204aが放電電極203aに接続され、外部電極接続用端子205aがMo箔204aに接続されている。同様に、第2電極部208bには、放電電極203bに真空密閉用のMo(モリブデン) 箔204bが接続され、外部電極接続用端子205bがMc

なお、同図においては、第1電極部208aは既に真空密閉封止が行われており、開放端部側の第2電極部208 bを封止する場合の例を示している。しかし、以下に説明する方法にて、第1電極部208aおよび第2電極部20 8 b の両端が開放されている場合にも、本発明は同様に有効である。

また、上述のように、各構成要素に関して、電極部208であれば、第1電極部208aおよび第2電極部208

bのように、電極部を表す符号208に、第1あるいは第 2の電極部であるかを個々に識別する接尾辞 a あるいは b を付して区別している。さらに、第1電極部208 a および第2電極部208 b のそれぞれに属する放電電極203 、M o 箔204、および外部電極接続用端子205に関いても接尾辞 a あるいは b を付して、それぞれが第1電極部208 b に属するものかま2電極部208 b に属するものかを識別している。

しかしながら、特に区別する必要が無い場合には、以降は、接尾辞を付さずに、例えば、単に208、203、204、および205とのみ表すものとする。これら以外に、本明細書において、接尾辞を付して識別される前述および後述の各要素において、同様に接尾辞を付さずに表現されている時は、省略された接尾辞による個々の区別をしないことを表しているものとする。

溶融接合装置WLP7は、石英ガラス管201の開放端部に気密に接続される真空排気管206を含む。 真空排気管206には、希ガスを蓄えたガスボンベ301が開閉弁305を介して接続され、真空ポンプ303が開閉弁306を介して接続され、そして、調圧弁308が接続されている。このように、真空排気管206、ガスボンベ301、真空ポンプ303、開閉弁305、開閉弁306、および調圧弁308によって、図1に示した減圧機構VPRに類似した減圧機構VPR、が構成されている。

溶融接合装置WLP7には、さらに、石英ガラス管20 1のレーザ光しが照射さている照射部207の温度を計測

する光高温計250が設けられている。 光高温計250は計測した温度を示す温度信号Stを生成して、 レーザ装置2にフィードバックする。 レーザ装置2は、 温度信号Stに基づいて、 石英ガラス管201の照射部207が所定の温度Tpに到達するまで、 レーザ光しを照射して加熱する

以下に、溶融接合装置WLP7における石英ガラス管201の封止動作について述べる。 先ず、 石英ガラス管201の第2電極部208bの開放端を、 減圧機構VPR'の真空排気管206に気密に接続する。

次に、開閉弁306を開くと共に、真空ポンプ303を 稼働させて、減圧機構 V P R 'の内圧 P 5 を外気圧 P 3 よ り低い第1の所定圧 P 5 a に到達した時点で、開閉弁30 6を閉めて真空ポンプ303を停止する。なお、真空排気 管206で気密に減圧機構 V P R 'に接続されている石英 ガラス管201の内圧も P 5 であることは言うまでも無い

次に、開閉弁305を開くと共に、ガスボンベ301を開いて、減圧機構VPR、内に希ガスを注入して、減圧機構VPR、の内圧P5が外気圧P3より低い第2の所定圧P5bに到達した時点で、開閉弁305を閉める。なお、減圧機構VPR、の内圧P5は、調圧弁308によって、対スボンペ301、真空ポンプ303、開閉弁305および開閉弁306を制御することによって、それぞれ、第1の所定圧P5aおよび第2の所定圧P5b(P5a<P5b<P5)に設定

できる。

上述のように、第2の所定圧P5 bで希ガスが注入された石英ガラス管201の第2電極部208 bを封止するために、レーザ装置2を長手方向Dvに運動させて、照射部の加熱温度207にレーザ光Lを照射すると共に、照射部の加熱温度を光高温計250でモニタする。そして、石英ガラス管201が溶融する所定の温度Tpまで照射部207が加熱する。なお、レーザ装置2を長手方向Dvに運動させるもりに、石英ガラス管201を運動させても良い。

照射部207が溶融温度Tpに達すると、石英ガラス管201の内圧P5は、加熱により第2の所定圧P5bより高めの圧力P5b'になるが、それでも外気圧P3に比べて大幅に減圧されている。そのため、照射部207がレーザの熱で溶融して軟化すると、大気圧P3との差圧(P3-P5b')によって、石英ガラス管201の照射部207を構成する壁部は、内側にシュリンクされて、互い制制を設定が溶融接合されて、その間に放電電207の壁部は互いにが溶融接合されて、その間に放電電極203b、Mo箔204b、および外部電極接続用端子205bを挟み込んだ状態で、石英ガラス管201が真空密閉封止される。

石英ガラスを溶融する場合は、レーザ装置 2 0 2 には、波長が 1 0. 6 μ m である C O 2 レーザが適している。 つまり、 1 0. 6 μ m 波長のレーザであれば、 石英ガラスでもエネルギーを吸収でき、 1 c c の石英ガラスを溶融するのに、 3 0 0 W の C O 2 レーザを数秒から 1 分程度照射す

れば十分である。 また通常のソーダガラス、 砌珪酸ガラスであれば、 波長 8 0 8 n m、 9 1 5 n m 等の高出力 (5 0 0 W以下) 半導体レーザ等小型の物を用いれば、 システムはより簡略できる。

このように、石英ガラス管201を片旋盤209によって、Dr方向に回転させながら、レーザ光しを照射部207に照射する以外は、溶融接合装置WLP7′における動作は、上述の溶融接合装置WLP7における動作と同じであるので、説明を省く。

ただし、レーザ光しの照射幅は、ガラス管 2 0 1 の径より、広く取り、できるだけ均一に照射できるようにする。 回転数は遅すぎると均熱化の度合いが悪くなるが、早すぎ

るとガラス管が捩れてしまうため、ガラス管の重量に応じて適切な回転条件を設定する必要がある。

本例においては、片旋盤209を使用して石英ガラス管 201を回転させているが、両旋盤を使用しても基本的に 問題は無い。さらに、真空排気しながらの例を示している が、第2電極部208bを予め仮封止し、ガラス管内を減 圧状態にした状態で、本封止のレーザ溶融の工程に入って 第2電極のMo箔部分204bを封止しても良い。

次に、図13および図14を参照して、石英ガラス管 2 0 1 の外形を整えたり、Mo箱 2 0 4 と石英石英ガラス管 2 0 1 との封止密着力を強くするために、レーザ光しで照射部 2 0 7 を溶融させた後に、整形型で溶融部を加圧整形する実施例について説明する。

図13に、同例における溶融接合装置WLP7aの側面図を示す。なお、溶融接合装置WLP7aは、図111なの図12に示した溶融接合装置WLP7および溶融接合装置WLP7'に一対の整形型211および211'を含む整形装置(図示せず)が新たに設けられた構成を有しいる。それ故に、視認性のために、図13においては、減圧機構VPR'および光高温計250が省略されている。管201に対して、斜め方向に設置されているように表すているが、レーザ装置2は石英ガラス管201に対して概ね垂直に設置されている。

図14に、図13にその側面を示した溶融接合装置WLP7aの平面図を示す。 Mo箔204が一対の整形型21

1 および 2 1 1 'の押圧面に対して概ね平行になるように、石英ガラス管 2 0 1 は設置される。 そのため、 レーザ光 L が整形型 2 1 1 や 2 1 1 'で遮られることは無いので、 レーザ光 L の反射だけを注意すれば良い。 そのためには、 例えば、 圧接工程に入った時にレーザ光 L の照射を停止し、 整形型 2 1 1 および 2 1 1 'などでレーザ光 L が反射されて作業者等に影響を及ぼさないようにすれば良い。

通常、石英ガラスで形成される放電ランプや、ハロゲン ランプの電極 2 0 3 は、 M o 箱 2 0 4 と石 英 ガ ラ ス 管 2 0 1との圧着溶接により真空密閉封止される。 金属 (放電電 極203および外部接続用端子205)の熱膨張係数は、 石英(石英ガラス管201)の熱膨張係数に比べて著しく 大きい。そのため、完成されたランプが使用時に高温にな ると、 熱 膨 張 の 小 さ い 石 英 ガ ラ ス 管 2 0 1 で 固 定 さ れ て い る熱膨張の大きな放電電極203aおよび放電電極203 bは互いに相手側に向かって伸張するため、この伸張を遊 い M o 箔 2 0 4 の 塑 性 変 形 を 利 用 し 綴 和 し て い る。 図 1 3 および図14に示すように、レーザ光Lを一方向から照射 し、圧接するための整形型211および211'を石英ガ ラス管 2 0 1 の 両 側 に 設 置 する。 な お 一 対 の 整 形 型 2 1 1 および211、は互いに向かってDc方向に移動して、間 に設置された石英ガラス管201の電極部208の封止部 ( 照 射 部 2 0 7 ) を 押 し つ け 合 っ て 圧 接 す る。

従来のガスパーナを使用する場合は、溶融するためのバーナヘッドを溶融部分近傍に設置する必要があるため、圧接の工程に入る時に、バーナを一旦移動させる必要があっ

た。 しかし、本実施例におけるように、レーザ光Lを使用すると、 熱源部分であるレーザ装置 2 を石英ガラス管 2 0 1 近傍から移動させる必要がないため容易に圧接工程に移行できる。 したがって可動部分のシステムが簡略できる。

(第8の実施形態)

放電電極203を用意したセラミック管213とサーメット部品216の間の封止部には、予め接着用の溶融フリット215を挿入した状態で、レーザ光窓218を通過したレーザ光Lが封止部を照らすような位置にセラミック管213およびサーメット部品216を真空容器214内に設置する。なお、封止部分の外側には、その外周に渡って延在する環状のサセプタ217が設置されている。

さらに、溶融フリット215の両側からセラミック管2 13の長手方向Dvに平行な方向Dcに移動する圧接器2 19が設けられている。サセプタ217は封止部の外周部 に設けられて、封止部に向かって照射されたレーザ光Lを

その外周部で受光して、その熱エネルギーを吸収した後、 その内周部から封止部に向かって放射することによって、 レーザ光Lの熱利用効率を高めるものである。

サセプタ217は鉄鋼でも、ステンレス鋼で構成しても 良い。また2000℃近傍まで、昇温させるにはC(炭素 ) やSiC(炭化珪素)で構成しても良い。基本的には酸 化を防止するために、真空雰囲気か、希ガス雰囲気で作業 をすることになる。

このような状態に、セラミック管 2 1 3 およびサーメット部品 2 1 6 を設置し、準備した後に、以下に述べる工程で真空密閉封止作業を実行する。

工程 1. セラミック管 2 1 3 等の部品を真空容器 2 1 4 に設置した状態で、 先ず真空排気する。

工程 2. 次に、真空容器 2 1 4 内に所定の圧力になるように希ガス等を充填する。この時、少なくともセラミック管 2 1 3 内は大気圧 P 3 より減圧の状態(内圧 P 5)にしておく。常温で、大気圧 P 3 以上になる場合は、冷却トラップ(図示で大気圧 P 3 以上になる場合は、冷却トラップ(図示です)を設けて、真空容器 2 1 4 内のガス等を冷却しその体積を減縮させて、必ず大気圧 P 3 に対して減圧状態にしておく。

工程 3. 上述の状態で、真空容器 2 1 4 に設置した窓 2 1 8 を通してレーザ光 L をサセプタ 2 1 7 に照射し、熱を吸収させサセプタ 2 1 7 を加熱し、輻射熱でサセプタ 2 1 7 の内周側に位置する溶融フリット 2 1 5 を溶融させる。通常、溶融フリット 2 1 5 は 5 0 0 ~ 6 0 0 ℃程度で溶

融するので、溶融させるのに1500~2000℃の高温にまで昇温させなければならない石英ガラスやセラミック自体を溶融接合させる場合に比べて、溶融フリット215を溶融してセラミック管213およびサーメット部品216を互いに接合させる方が効率が良いことは言うまでも無い。

工程 4. 上述の状態で、サーメット部品 2 1 6 とセラミック管 2 1 3 を両側から圧接器 2 1 9 で圧接する。

前記のようなプロセスにより、セラミック管に電極等が 挿入された状態での真空密閉封止が実現できる。レーザの 熱吸収用のサセプタ217で溶融部分を規定しているので 、所定の位置のみ、効率良く溶融、加熱することが可能に なる。

しかも工程 2 において、冷却トラップを使用することにより、セラミック管 2 1 3 内に蒸気圧の高い物質、例えば水銀、メタルハライド等、ランプに必要な化学物質の封入が可能になる。

この場合レーザ光源としてYAGレーザ、エキシマレーザあるいは半導体レーザを使用すれば良い。また、このレーザ光窓218の材料は、石英ガラスを用いれば良い。より、均一に加熱するために、セラミック管213を回転させても良いし、サセプタ217を回転させても良い。

サセプタ217として、熱伝導率の高い材料を使用すると均熱性も向上する。 カーボンやタングステンはガラス材料より、約10~100倍の伝導率を有している。 またSiCを使用すれば、カーボンに比較して昇華が抑制でき、

. .

加熱温度を高温まであげることが可能になる。 また 1 0 0 0 ℃以下の低温加熱用には、 ステンレス鋼や、 鉄鋼等を用いれば良い。

また均熱性を向上させるのに、サセプタ217の厚みを増して熱容量を大きくすれば良く、場合によっては、サセプタ217の周辺にアルミナなどの保温材料を具備してやれば、さらにその保温性を向上することができる。 さらに、サセプタの形状をかえてやれば、溶融部分に対して、所望の温度分布有するように設計できるため、溶融したい部分の形状にあわせた熱設計が可能になる。

図16に、セラミック管213を封止する別の方法として、図15を参照して説明した溶融接合装置WLP8の変形例について説明する。この方法では、図16に示する。に、セラミック管213に直接排気管220を設ける。そして、溶融接合装置WLP8では、真空装置214全を排気し、全体にガスを充満している。しかし、本変形のにかかる溶融接合装置WLP7」においては、上述の溶液接合装置WLP7」においては、上での溶液ををを表置WLP7」においても表置WLP7」に対して行われたのと同様のプロセスで真空密閉封止する。セラミックランプなどを製造する場合は予め放電電極203を焼結しておく。

図16に示すように、セラミック排気管220に接続した真空排気管206を通じて、減圧機構VPR' (図示せず)によってセラミック管213内を排気し、バッファガス等化学材料を封入後、フリット(215)またはセラミック等の密閉部品221を排気口222に設置する。この

状態ではセラミック管 2 1 3 は真空密閉封止されていないので、溶融するためにレーザ光しで、封止部分を照射溶融し、焼き固めることにより、真空密閉を完成させる。

この方法を使用すると図15に示す真空容器214を必要としないで、石英ガラス管の封止と同じ方法を採って、セラミック管213自体を排気装置として利用しているので、大気圧P3とセラミック管213の内圧P5との差圧で真空密閉できる。さらに、セラミック材料だけで封止してしまえば、ランプの封入材料とランプ構成物質と反応するものが少ないため、長寿命のランプの作成が可能になる

#### (第9の実施形態)

図17を参照して、本発明の第9の実施形態にかかる溶融接合装置について説明する。上述の第7および第8の実施形態にかかる溶融接合装置WLP7、WLP7、WLP7、WLP7、WLP7、WLP7、WLP8、およびWLP8、においては、一方向のレーザ照射を基本としていた。しかし封止部分を照射溶融する場合、可能な限り均熱照射が望ましい。その目的を実現するために、本例にかかる溶融接合装置WLP9は、複数個のレーザ光源を用いて、対象物224であるセラミックまたは石英ガラスを周方向からレーザ光を照射して溶融接合する装置である。

溶融接合装置WLP9は、それぞれ4つレーザ装置2a、2b、2cおよび2dとそれぞれに対応する集光レンズ6a、6b、6c、および6dからなる4つレーザ光源から4つのレーザ光La、Lb、Lc、およびLdが対象物

224に照射される。なお、この溶融接合装置WLP9においても、図11~図16に示した溶融接合装置WLP7~WLP8と同様に、減圧機構VPR′や光高温計250を組み合わせて構成できることは言うまでも無い。

#### (第10の実施形態)

図19を参照して、本発明の第10の実施形態にかかる溶融接合装置について説明する。本例にかかる溶融接合装置WLP10は、図11または図12に示した溶融接合装置WLP7またはWLP7の石英ガラス管201の第2電極部208bの周囲に、反射鏡225を設けた場合と基本的に同じ構造を有する。

反射 鏡 2 2 5 は、 好 ま し く は 積 分 球 に 成 形 さ れ て い る と

共に、その内部に石英ガラス管 2 0 1 を挿入する穴 2 2 6 と、レーザ光 L を入射する穴 2 2 7 を設ける。 石英ガラス管 2 0 1 を挿入穴 2 2 6 に設置し、照射穴 2 2 7 からレーザを照射すると、レーザ光は積分球である反射鏡 2 2 5 の内部で反射されて溶接または封止部分が均一に加熱される

反射鏡 2 2 5 を積分球型にしたが、 照射部分を精度良く 照射できるならば、 どんな形状でも良い。 また、 石英ガラスを溶融させるとシリカが蒸発するので、 反射鏡の挿入穴 2 2 6 近傍に小さい排気ノズルを準備し、 そこから排気してやれば、 ダストの心配も無い。 集光性に問題が無ければ、 反射鏡 2 2 5 のどこかに穴を開けてダスト排気をすれば良い。 さらに複数のレーザを使用したり、 ファイバと組み合わせる時は、 入射用に穴 2 2 7 の数を増やしてやれば良い。 このようにサンプルが反射鏡で覆われているので、 レーザ光が回り込む迷光で作業者などに悪影響を及ぼすことが殆ど無くなる。

しかも、反射鏡が加熱されて、損傷することを防止するために、反射鏡の外側を風または水を通して冷却してやれば良い。さらに、溶融対象物の中に蒸発しやすい物質を封入する場合などは、その物質を反射鏡225の外に配置してやれば、物質が蒸発すること無く溶接封止できる。

以上のようにレーザ光しを使用して石英ガラス、セラミックなどを溶接や真空密閉封止すると、 従来より精度良く溶接加工が可能になる。 特に、溶融対象物の中に蒸発しやすい化学物質を封入する場合は、 特に精度良く封止できる

。特に溶融対象物の小型化が進んでいる場合は、必要以外の場所に熱影響を与えずに溶接することが可能になる。 また溶融部分の型整形する場合は装置の配置の関係が簡略化されるため、工程の安定性、メンテナンス性等も向上する

# 産業上の利用可能性

以上のように、この発明は、ガラス材料やセラミック材料のような高融点を有する材料を溶融させて、その高融点材料同士あるいは、金属等の異なる材料と溶接したり、真空密閉封止を行う際に有効に用いることができる。

## 請求の範囲

1. 石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物にレーザ光を照射して加熱溶融させて互いに接合させる溶融接合装置であって、

前記対象物の内圧を、該対象物の雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御手段と

前記減圧保持された対象物の所定の部分に前記レーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融手段とを備え、

前記対象物の加熱溶融された部分が、前記第1の気圧と前記第2の気圧の差圧によって、収縮溶接されることを特徴とする溶融接合装置。

- 2. 前記減圧された対象物を前記第1の気圧を有する不活性雰囲気中に保持すると共に、前記レーザ光を該対象物の所定の部分に向かって透過させる不活性雰囲気手段をさらに備え、前記加熱溶融された部分が該不活性雰囲気圧によって収縮溶接されることを特徴とする請求項1に記載の溶融接合装置。
- 3. 前記レーザ光は、前記不活性雰囲気手段の外部から前記対象物に向かって照射されることを特徴とする請求項2に記載の溶融接合装置。
- 4. 前記不活性雰囲気手段は、前記レーザ光を透過させるレーザ光透過部を含む請求項3に記載の溶融接合装置。
- 5. 前記レーザ光がYAGレーザおよびエキシマーレーザのいずれかの場合は、前記レーザ光透過部は石英ガラス

を主成分とする材料で構成される請求項4の溶融接合装置

- 6. 前記レーザ光がCO₂レーザの場合は、前記レーザ光透過部はZnSeを主成分とする材料で構成される請求項4に記載の溶融接合装置。
- 7. 前記レーザ光透過手段は、前記レーザ光を前記対象物に対して集光することを特徴とする請求項4に記載の溶融接合装置。
- 8. 該不活性雰囲気は、希ガスおよび窒素ガスからなる不活性ガスグループから選択される不活性ガスである請求項2に記載の溶融接合装置。
  - 9. 前記不活性雰囲気手段は、

前記不活性ガスを吸引して取り込む吸引手段と、

前記吸引された不活性ガスから不純物を除去して精製する精製手段と、

前記精製された不活性ガスを前記不活性雰囲気手段に戻す環流手段とを含む請求項2に記載の溶融接合装置。

- 10. 前記精製手段は、前記不活性雰囲気手段の外部に設けられることを特徴とする請求項9に記載の溶融接合装置。
- 1 1. 前記不活性雰囲気手段の外部雰囲気圧は、前記第2の気圧より大きく、前記第1の気圧より小さいことを特徴とする請求項2に記載の溶融接合装置。
- 12. 前記第1の気圧は前記外部雰囲気圧より数mm水柱圧だけ大きいことを特徴とする請求項11に記載の溶融接合装置。

13. 前記対象物の所定の部分と前記加熱溶融手段との間に、前記レーザ光を遮るように設けられたサセプタをさらに備え、該レーザ光が該サセプタの第1面で受光吸収された熱エネルギーが、該サセプタの第2面から該対象物の所定の部分に向かって放射されることを特徴とする請求項1に記載の溶融接合装置。

- 14. 前記サセプタは、前記対象物をその内部に含む環状であり、外周で受けた前記レーザ光の熱エネルギーを内周から前記対象物の所定の部分に向かって放射することを特徴とする請求項13に記載の溶融接合装置。
- 15. 前記サセプタは、前記対象物に対して自転させられ、前記レーザ光線によりより均一に加熱されることを特徴とする請求項14に記載の溶融接合装置。
- 16. 前記対象物を部分的に冷却する冷却手段をさらに備える請求項1に記載の溶融接合装置。
  - 17. 前記冷却手段は、

冷風、冷水、および液体窒素等のいずれかの冷媒を貯蔵する冷媒手段と、

該冷媒手段から冷媒を導入して、前記対象物の周囲を巻回後に該冷媒手段に環流させる冷媒循環手段とをさらに備える請求項16に記載の溶融接合装置。

18. 前記冷却手段は、

前記冷媒を前記対象物に対して噴射するノズルおよび、該冷媒を貯蔵して該対象物を浸漬させるタンクのいずれかを含む請求項17に記載の溶融接合装置。

19. 前記対象物の所定の部分の外周部に対して概ね均

一に前記レーザ光が照射されることを特徴とする請求項 1 に記載の溶融接合装置。

20. 前記加熱溶融手段は、

複数のレーザ光発生装置を備える請求項19に記載の溶融接合装置。

21. 前記加熱溶融手段は、

前記レーザ光線を複数に分岐して、前記対象物の所定の部分の外周部に対して出力する光ファイバを備える請求項19に記載の溶融接合装置。

22. 前記内圧制御手段は、

前記対象物の内圧を検出する内圧検出手段と、

一端が前記対象物の開放端部に接続される配管手段と

前記配管手段の他端に接続されて、前記対象物内を真空吸引し、前記内圧検出手段の検出圧を前記第2の所定内圧とする真空吸引手段とを含む請求項1に記載の溶融接合装置。

23. 前記対象物の端部を挟持して回転する回転挟持手段を備え、前記対象物の所定の部分の全周に渡って前記レーザ光が均等に照射されることを特徴とする請求項1に記載の溶融接合装置。

24. 前記レーザ光の出力を検知するレーザ光出力検出手段と、

検出されたレーザ光の出力に基づいて、該レーザ光のエネルギーを制御するレーザエネルギー調整手段とをさらに備える請求項1に記載の溶融接合装置。

25. 前記対象物を前記レーザ光に概ね垂直な軸に沿って回転させる回転手段を備えることを特徴とする請求項1 に記載の溶融接合装置。

- 26. 加熱溶融される前記対象物の所定の部分の近傍に 焦点を有する反射鏡をさらに備える請求項 1. に記載の溶融 接合装置。
- 27. 前記反射鏡は積分球であると共に、その内部に前記対象物の所定の部分が保持されることを特徴とする請求項26に記載の溶融接合装置。
  - 28. 前記反射鏡には、

その内部に前記対象物を挿入する第1の開口部と、

前記レーザ光を入射する第2の開口部が少なくとも1つ設けられ、該第2の開口部から入射された該レーザ光は積分球である該反射鏡の内部で反射されて、該第1の開口部から挿入された前記対象物の所定の部分を均等に照射加熱することを特徴とする請求項27に記載の溶融接合装置

29. 前記反射鏡には、さらに、

該反射鏡内部のダストを吸引するための開口部が設けられた請求項 2 7 に記載の溶融接合装置。

- 30. 前記反射鏡の外周側に、冷却手段をさらに備え、該反射鏡を冷却することを特徴とする請求項27に記載の溶融接合装置。
- 3 1. 前記レーザ光を前記対象物に概ね平行な方向に移動させる移動手段を備えることを特徴とする請求項 1 の溶融接合装置。

32. 前記対象物を挟んでお互いに対向して配置される、該対象物に対して概ね平行な対向面を有する一対の整形型と、

前記一対の整形型を、前記対象物に対して概ね垂直な方向に移動させる整形型移動手段とを備え、前記加熱溶融された部分を前記一対の対向面で挟み込んで圧縮整形することを特徴とする請求項1に記載の溶融接合装置。

3 3. 前記レーザ光は Y A G レーザ、 エキシマーレーザ 、および C O 2 レーザ、 半導体レーザのいずれかである請 求項 1 に記載の溶融接合装置。

3 4. 前記レーザ光の出力を検知するレーザ光出力検出手段と、

検出されたレーザ光の出力に基づいて、前記レーザ光を 集光するレーザ光透過手段をレーザ光の光軸上を移動させ る集光位置制御手段とをさらに備える請求項7に記載の溶 融接合装置。

35. 石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物を、 該対象物の所定の場所に設けた接合部材で溶接する溶融接合装置であって、

前記対象物の内圧を、その雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御手段と、

前記接合部材にレーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融手段とを備え、該加熱溶融された接合部材によって前記対象物が溶接されることを特徴とする溶融接合装置。

3 6. 前記減圧対象物を前記第1の気圧を有する不活性 雰囲気中に保持すると共に、前記レーザ光を前記接合部材

に向かって透過させる不活性雰囲気手段をさらに備える請求項35に記載の溶融接合装置。

37. 前記対象物を前記加熱溶融された接合部材に対して押しつける押圧手段をさらに備える請求項35に記載の溶融接合装置。

38. 前記対象物の端部を挟持して回転する回転挟持手段を備え、前記対象物の所定の部分の全周に渡って前記レーザ光が均等に照射されることを特徴とする請求項35に記載の溶融接合装置。

39. 前記押圧手段は、

前記対象物の端部を挟持して回転軸に沿って回転すると共に、

前記回転軸に沿って移動する挟持手段を含む請求項37に記載の溶融接合装置。

40. 前記押圧手段は、両旋盤であることを特徴とする請求項39に記載の溶融接合装置。

41. 溶接あるいは真空密閉する石英ガラスあるいはセラミック管の近傍に生じる溶接飛散物を除去する集塵手段をさらに備える請求項1に記載の溶融接合装置。

4 2. 前配不活性雰囲気手段は、

溶接あるいは真空密閉する石英ガラスあるいはセラミック管の近傍に生じる溶接飛散物を除去する集塵手段を含む請求項2に記載の溶融接合装置。

43. 石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物にレーザ光を照射して加熱溶融させて接合させる溶融接合方法であって、

前記対象物の内圧を、該対象物の雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御ステップと、

前記減圧保持された対象物の所定の部分に前記レーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融ステップと、

前記対象物の加熱溶融された部分を、前記第1の気圧と前記第2の気圧の差圧によって、収縮溶接する接合ステップを備える溶融接合方法。

44. 前記減圧された対象物を前記第1の気圧を有する不活性雰囲気中に保持するステップと、

前記レーザ光を該対象物の所定の部分に向かって透過させるステップをさらに備え、前記加熱溶融された部分が該不活性雰囲気圧によって収縮溶接されることを特徴とする請求項43に記載の溶融接合方法。

45. 前記対象物の所定の部分と前記加熱溶融手段との間に、前記レーザ光を遮るように設けられたサセプタの第1面で該レーザ光を受光しその熱エネルギーを吸収するステップと、

前記サセプタの第1面で吸収された熱エネルギーを該サセプタの第2面から前記対象物の所定の部分に向かって放射するステップをさらに備える請求項43に記載の溶融接合方法。

46. 前記対象物を挟んでお互いに対向して配置される、該対象物に対して概ね平行な対向面を有する一対の整形型を前記対象物に対して概ね垂直な方向に移動させて、該加熱溶融された部分を前記一対の対向面で挟み込んで圧縮

整形するステップをさらに備える請求項 4 3 に記載の溶融接合方法。

47. 石英ガラスおよびセラミック材料のいずれかによって構成された対象物を、該対象物の所定の場所に設けた接合部材で溶接する溶融接合方法であって、

前記対象物の内圧を、その雰囲気圧である第1の気圧より小さな第2の気圧に減圧保持する内圧制御ステップと、

前記接合部材に前記レーザ光を照射して加熱溶融する加熱溶融ステップとを備え、前記加熱溶融された接合部材によって前記対象物が溶接されることを特徴とする溶融接合方法。

48. 前記対象物を前記加熱溶融された接合部材に対して押しつける押圧ステップをさらに備える請求項47に記載の溶融接合方法。

49. 前記減圧対象物を前記第1の気圧を有する不活性雰囲気中に保持するステップと、

前記レーザ光を前記接合部材に向かって透過させるステップとをさらに備える請求項47に記載の溶融接合方法。

50. 前記対象物を前記加熱溶融された接合部材に対して押しつける押圧ステップをさらに備える請求項49に記載の溶融接合方法。

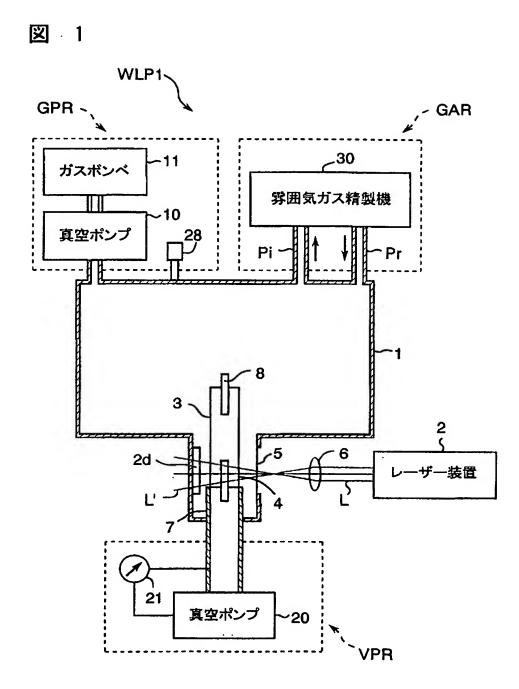


図 2

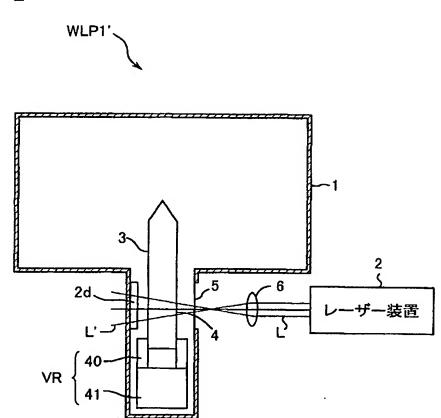
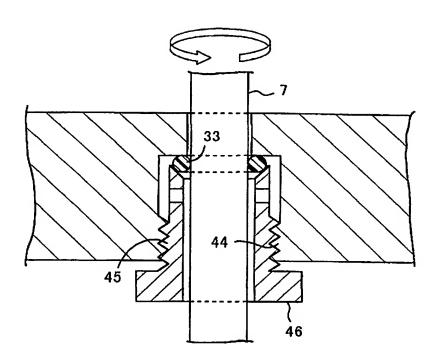
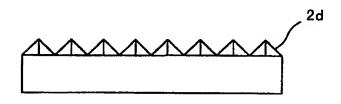
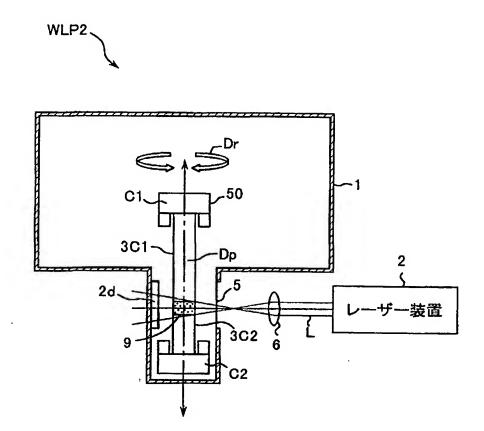
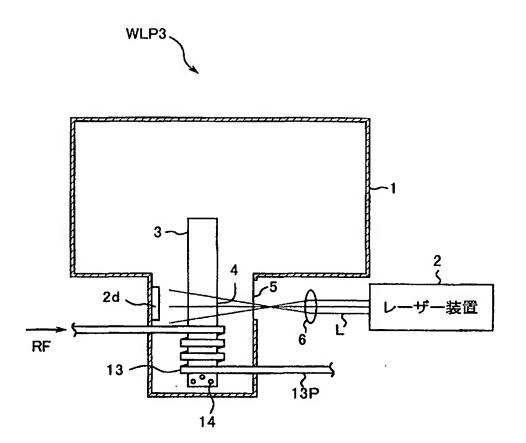


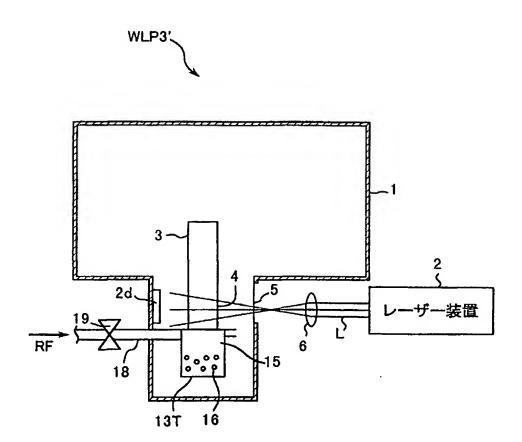
図 3

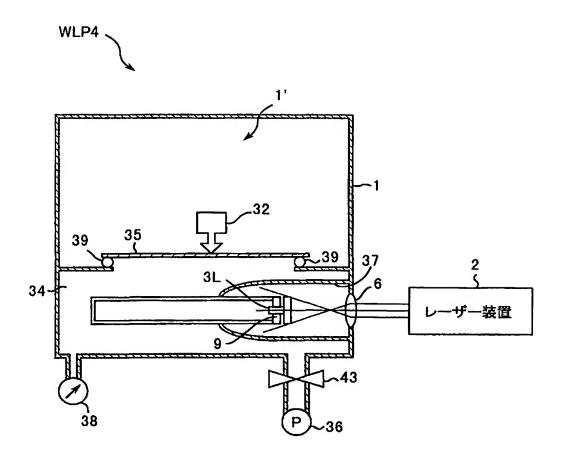


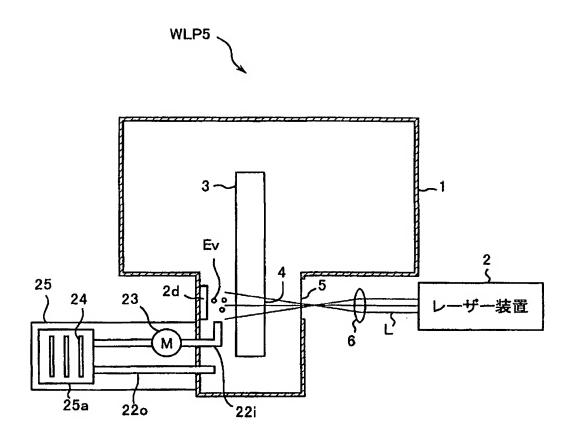


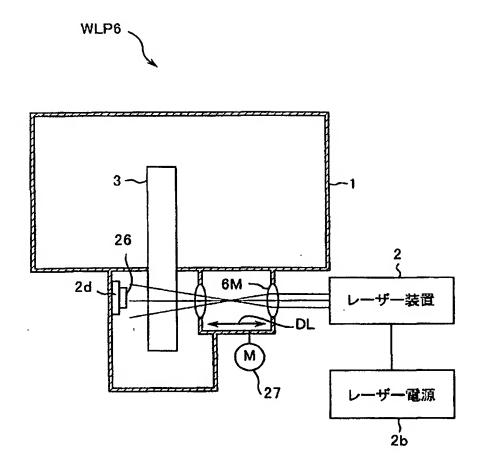


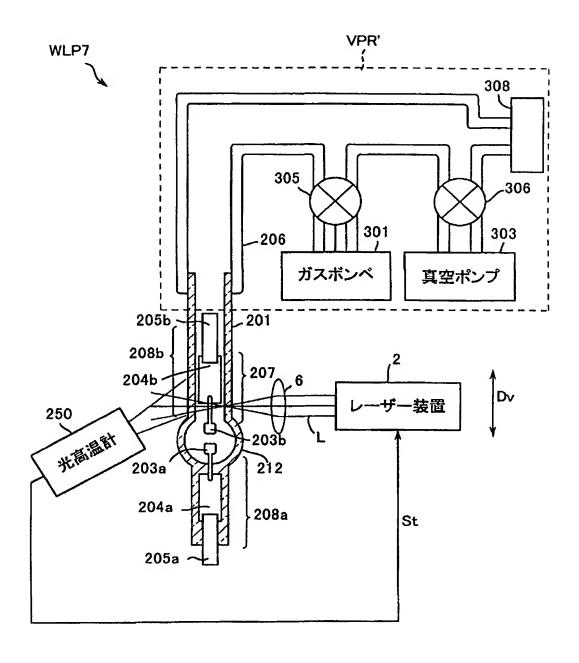


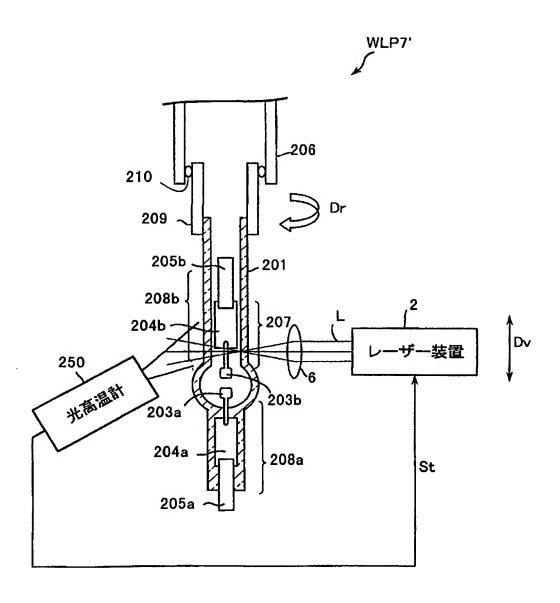












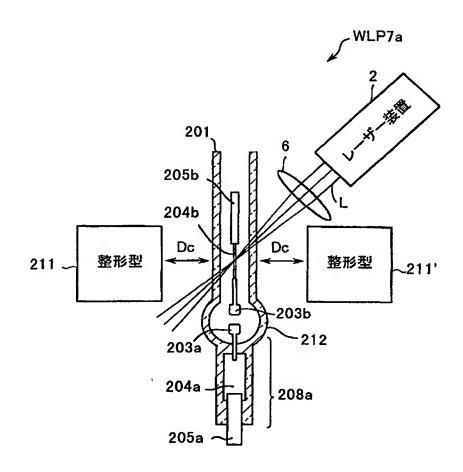


図 14

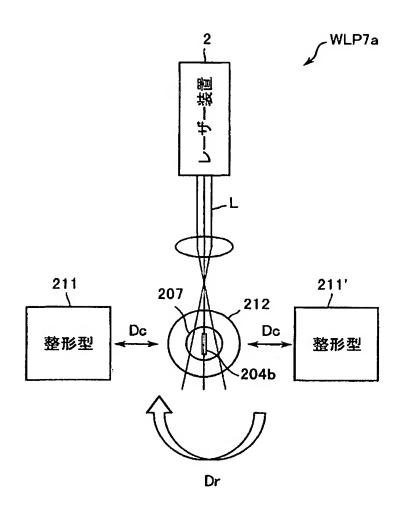
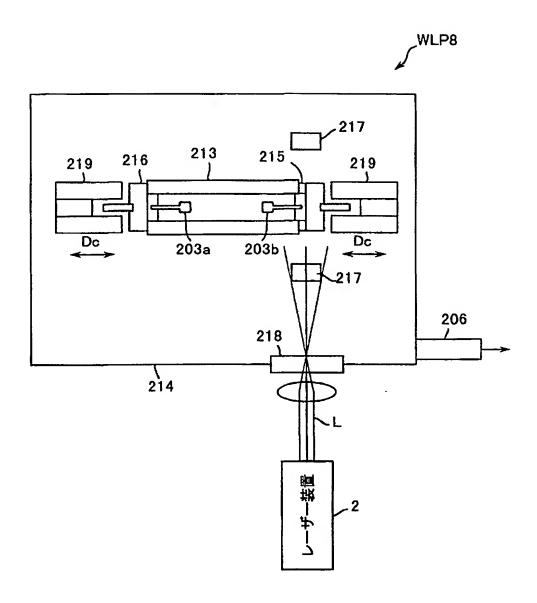


図 15



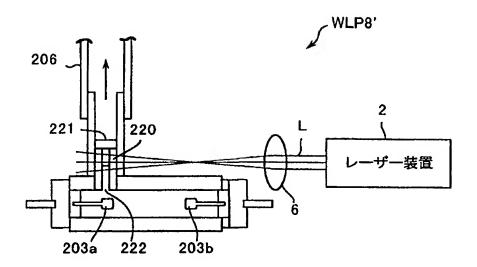


図 17

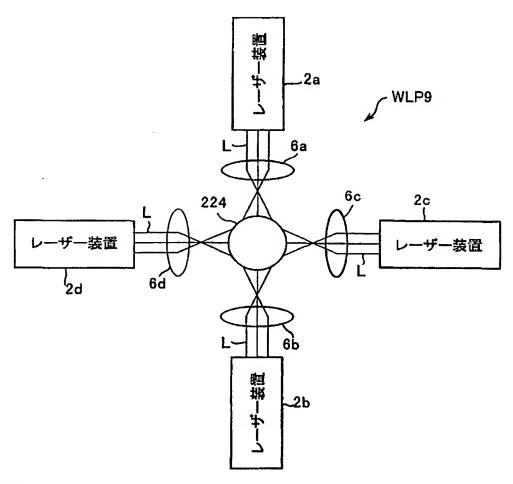
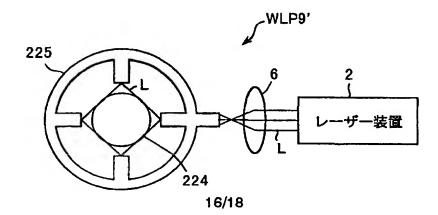
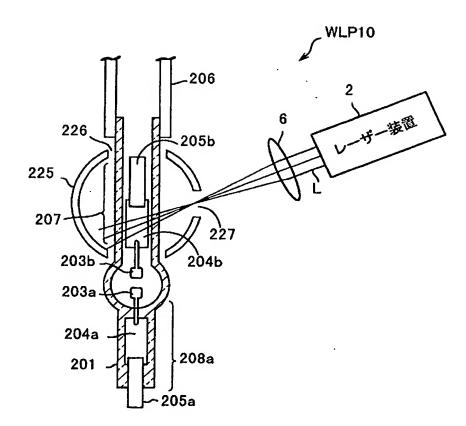
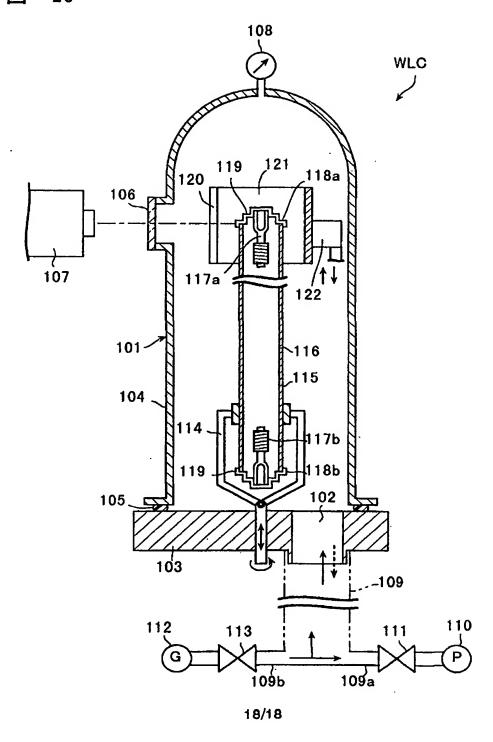


図 18







# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/01711

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.C1 <sup>6</sup> B23K26/00, H01J9/26				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum d	documentation searched (classification system followe C1 <sup>6</sup> B23K26/00-26/12, H01J9/26	d by classification symbols)		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1999 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where a	· -	Relevant to claim No.	
Y	JP, 50-37913, B (N.V. Phili Gloeilampenfabrieken),	ps'	1-50	
	5 December, 1975 (05. 12. 75 & FR, 2043169, A5 & NL, 69	05675, A		
A	JP, 55-64338, A (Tokyo Shibau 15 May, 1980 (15. 05. 80) (	ra Electric Co., Ltd.), Family: none)	1-50	
A	JP, 55-24327, A (Tokyo Shibau 21 February, 1980 (21. 02. 8	ra Electric Co., Ltd.), 0) (Family: none)	1-50	
A	JP, 63-175315, A (Toshiba Color July, 1988 (19. 07. 88)	orp.), (Family: none)	1-50	
A	JP, 56-129935, U (Tokyo Shill Ltd.), 2 October, 1981 (02. 10. 81)		1-50	
	·			
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
Special categories of cited documents:  A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance carlier document but published on or after the international filing date comment of particular relevance; the considered novel or cannot be considered novel or can			ion but cited to understand rention imed invention cannot be it to involve an inventive step imed invention cannot be when the document is pocuments, such combination of report	
	une, 1999 (29. 06. 99)	13 July, 1999 (13.	07. 99)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer		
Pacsimile No.		Telephone No.		

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1. B23K26/00, H01J9/26

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C16. B23K26/00-26/12, H01J9/26

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1999年

日本国公開実用新案公報 1971-1999年 日本国登録実用新案公報 1994-1999年

日本国実用新案登録公報 1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の		関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
Y	JP, 50-37913, B (エヌ・ベー・フィリップス フルー	1 - 50	
İ	イランベンファブリケン)5.12月.1975		
	(05. 12. 75) & FR, 2043169, A5 &		
1	NL、6905675, A		
A	JP, 55-64338, A (東京芝浦電気株式会社)	1-50	
	15.5月.1980 (15.05.80) (ファミリーなし)		
A	JP, 55-24327, A (東京芝浦電気株式会社)	1-50	
	21. 2月. 1980 (21. 02. 80) (ファミリーなし)		
A	JP, 63-175315, A (株式会社東芝)	1 - 50	
	19.7月.1988 (19.07.88) (ファミリーなし)		
A	JP, 56-129935, U (東京芝浦電気株式会社)	1-50	
ļ	2. 10月. 1981 (02. 10. 81) (ファミリーなし)		
L		L	

#### □ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願目 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に含及する文献
- 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出順日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 13.07.99 29.06.99 特許庁審査官(権限のある職員) 国際調査機関の名称及びあて先 3 P 9257 日本国特許庁(ISA/JP) 加藤 昌人 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3362 東京都千代田区職が関三丁目4番3号